

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2024-018

晶晨半导体（上海）股份有限公司
2024 年第一季度业绩预告的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计 2024 年第一季度实现营业收入 137,800.00 万元左右，与上年同期相比，将增加 34,285.01 万元左右，同比增长 33.12%左右。

2、预计 2024 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润 12,500.00 万元左右，与上年同期相比，将增加 9,456.27 万元左右，同比增长 310.68%左右。

3、预计 2024 年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 11,700.00 万元左右，与上年同期相比，将增加 9,316.95 万元左右，同比增长 390.97%左右。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2023 年第一季度实现营业收入：103,514.99 万元。

2023 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润：3,043.73 万元。

2023 年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：2,383.05 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

公司持续开拓新增市场，加大新产品上市力度，销售规模持续扩大。自去年二季度以来，已连续 4 个季度营收规模达到历史同期最高或者次高水平，公司经营逐步摆脱行业下行周期的影响并开启新一轮增长。

2024 年第一季度，公司营收和净利润保持了较高速度的增长（营收同比增长 33.12%左右，归属于母公司所有者的净利润同比增长 310.68%左右）。公司多元化产品策略成果显著，多产品系列齐头并进，市场份额稳步提升。其中 T 系列芯片不断完成主流生态系统认证，2024 年第一季度销售收入同比增长超过 100%。

公司高度重视研发投入，在行业下行周期，公司逆周期高强度研发投入产生的效果逐步显现。近期公司首颗 6nm 商用芯片流片成功。Wi-Fi 新产品流片成功（三模组合 Wi-Fi 6 + BT 5.4 + 802.15.4，支持 Thread/Zigbee，可赋予终端产品 Matter 控制器、IoT 网关等应用）。8k 芯片已顺利通过运营商招标认证测试，即将在国内运营商市场批量商用。

2024 年第一季度，公司研发人员相较 2023 年同期增加 114 人左右，2024 年第一季度发生研发费用 3.28 亿元左右，相较 2023 年同期增长 0.46 亿元左右。2024 年第一季度因股权激励确认的股份支付费用 0.37 亿元左右，对归属于母公司所有者的净利润的影响 0.41 亿元左右（已考虑相关税费影响）。剔除上述股份支付费用影响后，2024 年第一季度归属于母公司所有者的净利润 1.66 亿元左右。

随着全球宏观经济企稳以及消费电子市场的逐步复苏，并伴随公司新增市场的持续开拓、新产品不断上市商用，公司经营还将继续保持增长。公司预期 2024 年第二季度及 2024 年全年营收将同比进一步增长，具体业绩存在一定不确定性。

四、风险提示

公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2024年4月12日